

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

52-054898

(43)Date of publication of application: 04.05.1977

(51)Int.CI.

H05H 7/08

H01J 39/34

(21)Application number: 50-129219

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

29.10.1975 (72)Invento

(72)Inventor: TOKIKUCHI KATSUMI

SAKUMICHI KUNIYUKI

KOIKE HIDEKI

SHIKAMATA ICHIRO

### (54) SPATTERING ION SOURCE OF MICROWAVE

(57)Abstract:

PURPOSE: To draw out a high purity metallic ion beam by means of making a spattered metallic element to plasma by constituting the microwave-plasma binding element and the structural materials of plasma source chamber with a metal to be objected.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



許 願 20

50 10 29

特許市長官。觀

10,29

3 €)

売 明 の 名 称 マイクロ波スパンタリングイオン 顔 党 明 者

作 東京都國分寺市東恋ケ派 1 丁目 280 番地 株式会社 日立 製作所中央研究所内 養 木 「 克 己

特許出願人

□ 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

化 理 人

□ # 東京都千代川区丸の内一丁目5番1号 株式会社 日 立 製 作 所 内 電話来京 270-2111(大代記)

E 6 (7237) 弁末士 薄 田 利

19 日本国特許庁

# 公開特許公報

①特開昭 52-54898

43公開日 昭52.(1977)5.4

②特願昭 50-129219

②出願日 昭和 (197月 /9 29

審査請求 未請求

(全4頁)

庁内整理番号

6914 51 2104 23

52日本分類

136 F31 113 A342 51 Int. C12.

HO\$H 7/08 HOIT 39/34 識別記号

\_\_\_\_\_

発明の名称 マイクロ波スパツタリングイオン 酒

#### 特許請求の範囲

## 発明の詳細な説明

本発明は、マイクロ政でブラズマを発生させ、 とのブラズマからイオンピームを引出すマイクロ 波イオン源において、スパッタリングを行うこと により目的とする種類のイオンビームを得ること を実現するものである。

第1 図は、従来技術によるマイクロ波イオン源を説明する図である。図でマイクロ波発振器1から出たマイクロ波は、立体回路2を通り、ブラズマ源室には、コイル6による直流磁場が印加されてかり、マイクロ波ーブラズマ結合素子3を通して供給されたマイクロ波との値で電子サイクロトロン共鳴がおき、ブラズマが発生する。イオン源量3には、ガスリークパルブと配管7によつて飲料ガスが導入される。生成したブラズマからは、引出し電極系2を通してイオンビーム10が引出される。をお5は、絶験物でできた真空シール板である。

従来、第1図に示した構造で、目的とする金属イオンを得るにあたつては、試料ガスとして金属を含む化合物ガスを使つたり、あるいは固体金属 試料の加熱機構をブラズマ原室に内域、又は付属させたりしている。この場合、生成したブラズマ 中金属イオンがマイクロ彼ープラズマ結合素子 4 およびプラズマ領室内壁に衝突し、これらの構成材料 (通常は金属)をスパッタリングさせる結果、引出されるイオンに多量の不純物イオンが混入した。

本発明の第一の目的は、マイクロ板ープラズマ結合素子4 およびプラズマ顔室3 の構成材料を目的とする金属にすることによつてスパッタリングによる金属元素をプラズマ化させて高純度の金属イオンビームを引出すことにある。

第2図は、本発明の原理を説明する図である。 図は、マイクロ波ープラズマ結合素子4とブラズマな合素子4とブラズマ結合素子4とブラズマな会素子4とブラズマないでは、プロがでは、ないでは、では、ないでは、アラズマでは、アラズマやの電子は低に到達できた。 である。のである。第2図の印が電圧が応じたが、アラズマやの電子は低に到達できない。 である。印が電圧を数10マ以上にすることにある。印が電圧を数10マ以上にすることによりスパッタリングが開始する。電圧印面の様 特別 52 54898 (2) 性を第2図に示したものと逆にすれば、マイクロ 放っプラズマ結合素子4のスパッタリングが起き ることは明らかである。

さて、高純度金属イオンビームを得る方法を以 下説明する。

まず最初は、気体ガスでブラズマをつくりとのブラズマ中のイオンで、ブラズマ南国やマイクの 放一プラズマ 箱合 然子の 複類を適当に 越で スペッタリング 弥楽は 1 個のイオンの 調合で なった リング 効率とは 1 個のイオンの 割合 になった スペック される 原子 や 対 るった た はが スペッタリング された 気体ガスは で で るる。 な 様持で を る 様 だ で な り 、 気体ガスは が こく な は が み は が み は に な る 。 な が 得 ま な られる ことに なる。

またスパッタリング効率が1以下であつても、 目的とする金属物質で構成したブラズマ源室を 使つて従来法を行い、かつこれに本発明を加えれ

は引出される金銭イオンピーム量はより増大する ことは明らかである。

次に本発明の第二の目的は、イオン打込みの場合に使われるBC ℓ・、PC ℓ・、B・B・、BP・などの化合物ガスのマイクロ波放電によつてB\*、P\*等の大電流イオンを得るにあたり、プラズマ原室内壁に付着するB、P元素をスパッタリングさせてより大電流のB\*、P\*イオンビームを得ることにある。

以下化合物ガス放電に本発明を加えた時の特徴と効果、その実施例について辞しく述べる。

従来、第1図に示した構造で、目的とするイオンピームとして B(朋祭)イオンを得るにあたつては、通常 B C e・ヤ B F・、B・B・ などのガスが用いられる。 B C e・ガスを例にとると、ブラズマ爾室でこれらの化合物は複々分解し、 B・、C e・、B C e・、B C e・等のイオンと電子が発生してブラズマを形成する。一方、マイクロ波放窓の動作圧力は 10<sup>-・</sup> Torr の桁であり、生成した B・は他のイオンや B C e・分子と衝突することなく、ブラ

ズマ原内壁やマイクロ皮ープラズマ結合素子に衝突する。壁に衝突したB・は、袋面との付着確率が高いため、装面に付着する。これに対し気体状の c ℓ・は、付着確率が B・に比べて低いため、 壁に衝突しても大部分は丹び気体としてプラズマ 源室の空間にもどされる。このため、結果的にプラズマ源室内の c ℓ イオンの占める割合が増すから、引出されるイオン電視 1 0 の うち、B・の割合は 3 0 5 前後と少ない。

これに対し、本発明を用いれば、ブラズマ原室 内壁に付着したB固体を、スパッタリングによつ て再びブラズマ原室の空間にもどし、これをイオ ン化させることにより、引出されるB゚ イオン電 תの割合を増大させることが可能となる。

以下実施例を説明する。

第3図は本発明を任じてした実施例を設明する 図である。図では、立体回路として向軸管を用い ている。両軸管の途中には、これと直交する長さ 1/4 の補助同軸管12が設けられている。ここ でえばマイクロ波の仮長である。12の終路面に

**特閒 貳52⋅ 54898(3)** 

子4とイオン原室3の間に電流電圧の印加が可能 となる。

第5図は、本発明の別の実施例を示すものであ る。図ではブラズマ源室3に、新たに短針14を 入れ、との短針とブラズマ椋室3の個に直流電圧 を印加するものである。との場合、マイクロ波ー プラズマ結合素子4とプラズマ源室3との間は、 マグホトロン1の内部で一般に、短絡されている ので、スパッタリングは4と3について何時に起 きる。

以上の発明は、BCl.ガスを例にあげたが、そ の他、目的とする試料イオンピームを、固体試料 の蒸発気体や、他の化合物ガス (PCl.、Bicl.、 ABCL. など)のマイクロ皮放電で行つても何様 た効果が得られるととは明らかである。また、と とでは、イオン原を対象にして述べたが、本発明 は、引き出し電磁を取除いてプラズマ源とする場 合にも、適用でき、その場合は、目的とする試科 イオンがプラズマ中に占める割合が増大できると、 とになる。

は、第3図に示すチョーク構造を設けることによ つて、同軸管外円筒と中心導体は、直旋的に絶縁 される。12の終端面において、AからXを通つ て c に 致る 帯 の 中心 観 長 さ e 、  $\frac{1}{2}$  に 選 ぶ こ と に よ り端面のA点は、マイクロ彼的にみかけ上短絡と たる。また同軸管の中心導体についても、凶に示 すよりを構造で直旋的を絶縁が行をわれる。こと  $TDE O # O 中心線距離は<math>\frac{\lambda}{4}$  であり、この様を長 さをとれはマイクロ波的には短絡となつて、マイ クロ波は損失することなくプラズマ顔室3に伝送 される。したがつて、これらチョーク構造を設け ることにより、マイクロ波ープラズマ結合器子も とイオン原室3の間に直旋電圧が印加可能になる。

第4図は、本発明の別の実施例を示す図である。 図では $\frac{4}{4}$ の長さをもつ補助阿軸管の途中に、チョ ークフランジを設けることにより、阿軸管の外円 筒と内円筒を直流的に絶験するものである。とと で図中のA'X'のみぞの中心級距離を $\frac{\lambda}{2}$ に逸ぶこと により、X'点はみかけ上、マイクロ波的に短絡と たる。第4図でも、マイクロ波ープラズマ結合素

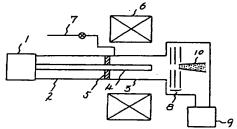
以上の発明により、ブラズマ原室およびマイク ロ波ープラズマ結合紫子の装面に付着した試料を プラズマ中のイオンでスパツタリングさせ、スパ ツタリングされた試料を再び プラズマ化すること により引出される試料イオンビーム量が増加し、 実用に供してはその効果は者しい。

また、ブラズマ原室およびマイクロ波ープラズ マ結合素子を試料金属でつくり、これに本発明を 加えることにより大電流、高純度イオンビームが 得られることになる。

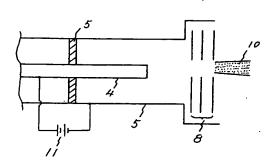
#### 図面の簡単な説明

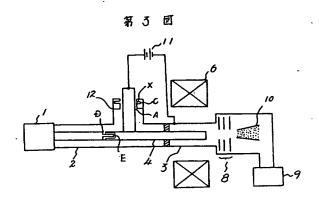
第1図は従来技術によるマイクロ仮イオン原を 一般明する図、第2図は本発明の原理を説明する図、 第3図は本発明に基づく実施例を説明する図、第 4 図は本発明の別の実施例を説明する図、第5図 は本発明の別の実施例を説明する図である。

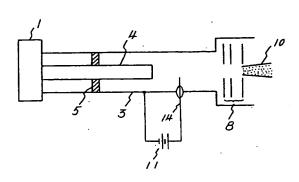




第2図

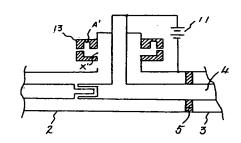






第 5 図

第4回



## 添附書類の目録

(1) 町 棚 5 1通 (2):4 組 1適 (3)を作 株 1通 (4) 株 許 組 単 1通

# 前記以外の発明者、特許出願人または代理人